

PI耐高温标签材料

产品名称	PI耐高温标签材料
公司名称	惠与美（上海）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区上川路612号3幢C213室
联系电话	021-50100803 15921433556

产品详情

PI耐高温标签材料

· 特性

采用聚聚酰亚胺薄膜为基材，涂布特殊有机硅压敏胶，表面经过特殊印刷处理。

· 用途

用于印刷电路板、主机板、手机、钢铁等耐高温标签。

· 性能

惠与美型号	胶系	基材	总厚度 (mm)	抗拉力 (N/25mm)	剥离力 (N/25mm)	耐温性()	颜色
PI-BS75	硅胶	PI	0.075	130	7.5	260	白色、蓝色

以上数据为实验室抽检数据，仅供参考，特殊规格惠与美可根据客户要求定做。

详细规格及技术参数请登陆惠与美官网或致电我们咨询！